

无锡泰连芯科技有限公司

TLX4G157 型
四通道 2 输入多路复用器

2024 年 02 月

四通道 2 输入多路复用器

1 特性

- 工作电压范围：1.65V ~ 5.5V
- 低功耗：10μA (最大值)
- 工作温度范围：-55°C ~ +125°C
- 输入电压高至 5.5V
- 高输出驱动：供电 3.0V 时，输出驱动 ±24mA
- I_{off} 支持带电插入、部分断电模式和反驱保护
- 封装：TSSOP16、SOP16

2 应用

- 网络交换机
- 电信基础设施
- 服务器
- I/O 扩展器
- LED 显示屏

3 概述

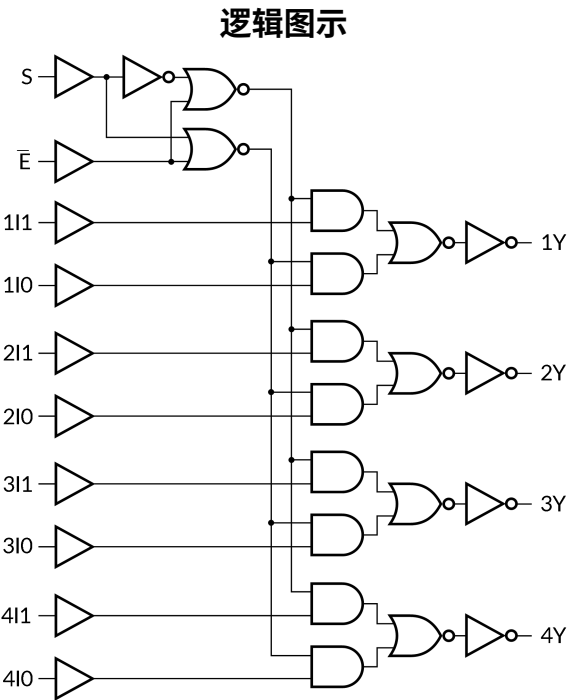
TLX4G157 是一款四通道 2 输入多路复用器，其可以在 1.65V 到 5.5V 的供电电压范围内工作。

TLX4G157 在公共数据选择输入端（S）的控制下，从两个数据输入（I0 和 I1）中选择数据。使能输入端（ $\overline{E}$ ）为低电平有效。当 $\overline{E}$ 为高电平时，所有输出（1Y 至 4Y）将被强制置为低电平。公共数据选择输入端的电平状态决定了数据来源的通道。输出端（Y）以同相（非反相）形式传输所选数据。

该器件可用于 I_{off} 局部断电应用。该器件断电时 I_{off} 电路会禁用输出，防止回流电流对器件造成损坏。

该器件采用 TSSOP6 和 SOP6 封装。工作温度范围在 -55°C 至 +125°C。

质量等级：军温级&企军标



器件信息 ⁽¹⁾

型号	封装	封装尺寸 (标称值)
TLX4G157	TSSOP16	5.00mm×4.40mm
	SOP16	9.90mm×3.90mm

(1) 详细的订单型号说明，请参考数据表后的封装选项部分。

目录

1 特性 1

2 应用 1

3 概述 1

4 修订历史 3

5 封装和订单说明⁽¹⁾ 4

6 引脚定义和功能 5

 6.1 引脚功能 5

 6.2 功能表 5

7 规格 6

 7.1 绝对最大额定参数 6

 7.2 ESD 等级 6

8 电气特性 7

 8.1 推荐工作条件 7

 8.2 直流特性 8

 8.3 开关特性 9

 8.4 工作特性 9

9 参数测量信息 10

10 封装规格尺寸 12

11 包装规格尺寸 14

4 修订历史

注意: 更新前的版本页码可能与当前版本不同。

版本	更新日期	变更项目
A.1	2023/11/21	正式版
A.1.1	2024/02/29	修改包装命名

5 封装和订单说明⁽¹⁾

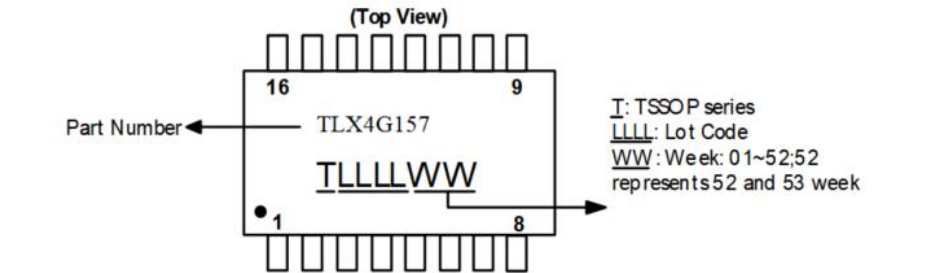
订购型号	温度等级	封装类型	丝印	MSL	质量等级
JTLX4G157XTSS16	-55 ℃ ~+125 ℃	TSSOP16	TLX4G157	MSL1/3	企军标
JTLX4G157XS16	-55 ℃ ~+125 ℃	SOP16	TLX4G157	MSL1/3	企军标
JTLX4G157XTSS16(W)	-55 ℃ ~+125 ℃	TSSOP16	TLX4G157	MSL1/3	军温级
JTLX4G157XS16(W)	-55 ℃ ~+125 ℃	SOP16	TLX4G157	MSL1/3	军温级
TLX4G157XTSS16	-40 ℃ ~+125 ℃	TSSOP16	TLX4G157	MSL1/3	工业级
TLX4G157XS16	-40 ℃ ~+125 ℃	SOP16	TLX4G157	MSL1/3	工业级

注意:

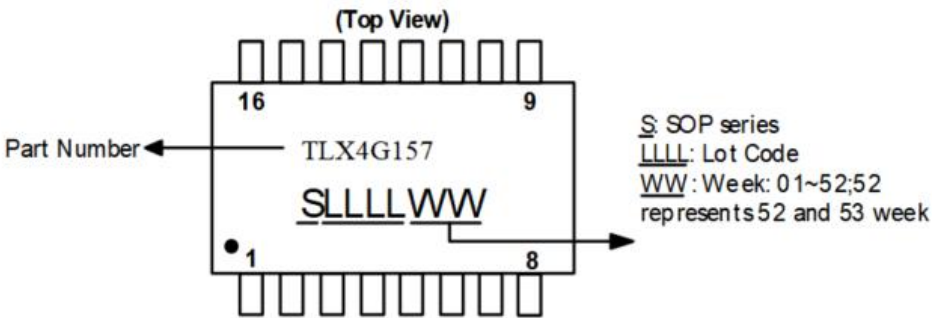
- (1) 该信息是当前版本的最新数据。这些数据如有更新，将及时更新到我司官网，恕不另行通知。
- (2) 可能有额外的标记，涉及批次跟踪代码信息（数据代码和供应商代码），设备上的徽标或环境类别。
- (3) TLXIC 装配厂使用符合 JEDEC 工业标准 J-STD-20F 的通用预处理设置对 MSL 级别进行分类。如果您的最终应用对预处理设置非常关键，或者您有特殊要求，请与 TLXIC 技术支持联系。

丝印信息

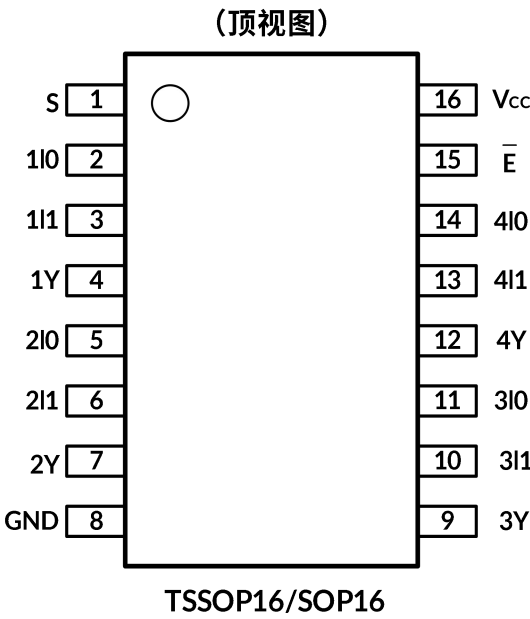
(1) TSSOP16



(2) SOP16



6 引脚定义和功能



6.1 引脚功能

引脚	引脚名称	I/O 类型 ⁽¹⁾	功能说明
TSSOP16/SOP16			
1	S	I	公共数据选择输入
2,5,11,14	1I0 to 4I0	I	I0 数据输入
3,6,10,13	1I1 to 4I1	I	I1 数据输入
4,7,9,12	1Y to 4Y	O	多路复用器输出
8	GND	G	接地 (0V)
15	$\bar{E}$	I	使能输入（低电平有效）
16	V _{CC}	P	电源

(1) I=输入管脚, O=输出管脚, P=供电管脚, G=接地管脚。

6.2 功能表

输入				输出
$\bar{E}$	S	nI1	nI0	nY
H	X	X	X	L
L	L	X	L	L
L	L	X	H	H
L	H	L	X	L
L	H	H	X	H

(1) H=高电平
L=低电平
X=无关

7 规格

7.1 绝对最大额定参数

在自然通风温度范围内（除非特别注明）⁽¹⁾⁽²⁾

			最小值	最大值	单位
V _{CC}	电源电压范围		-0.5	6.5	V
V _I	输入电压范围 ⁽²⁾		-0.5	6.5	V
V _O	应用于高阻抗或断电状态下的任一输出的电压范围 ⁽²⁾		-0.5	6.5	V
V _O	适用于高电平或低电平状态下的任一输出的电压范围 ⁽²⁾⁽³⁾		-0.5	V _{CC} +0.5	V
I _{IK}	输入钳位电流	V _I <0		-50	mA
I _{OK}	输出钳位电流	V _O <0		-50	mA
I _O	连续输出电流	V _O = 0 to V _{CC}		±50	mA
	通过 V _{CC} 或 GND 的连续电流			±100	mA
θ _{JA}	结至环境热阻 ⁽⁴⁾	TSSOP16		45	°C/W
		SOP16		150	
T _J	结温 ⁽⁵⁾		-55	150	°C
T _{stg}	储存温度		-65	150	°C

- (1) 这里只表示产品在测试条件下得到的极限值，并不表示产品在这些条件下或者其他超出规格限定的参数条件下能够正常工作，超过上述绝对最大额定值所规定的范围将对产品造成损害，无法预测产品在上述条件外的工作状态。如果产品长期在上述条件外的条件下工作，可能影响产品性能。
- (2) 如果观察到输入和输出电流额定值，则可能会超出输入和输出负电压额定值。
- (3) V_{CC} 的值在“推荐工作条件”表中提供。
- (4) 封装热阻抗根据 JESD-51 标准计算。
- (5) 最大功耗是有关 T_{J(MAX)}、R_{θJA} 和 T_A 的函数。任意环境温度下的最大功耗为 P_D = (T_{J(MAX)} - T_A) / R_{θJA}。适用于直接焊接到 PCB 上的封装。

7.2 ESD 等级

以下 ESD 信息仅针对在防静电保护区内操作的敏感设备。

		标称值	单位
V _(ESD)	静电放电		
	人体模型 (HBM)，符合 MIL-STD-883K METHOD 3015.9 规范	±2000	V
	带电器件模型 (CDM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002-2018 规范	±1000	
	机械模型 (MM)，符合 JESD22-A115C (2010) 规范	±200	



ESD 灵敏性警告

ESD 损坏的范围可以从细微的性能下降到完全的设备失效。精密集成电路可能更容易受到损坏，因为非常小的参数变化有可能导致器件不符合其公布的参数规格。

8 电气特性

在自然通风温度范围内（典型值测试条件为：T_A = +25°C，全温=-55°C~125°C，除非特别注明）⁽¹⁾

8.1 推荐工作条件

参数	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
电源电压	V _{CC}	工作	1.65	5.5	V
高电平输入电压	V _{IH}	V _{CC} =1.65V to 1.95V	0.75×V _{CC}		V
		V _{CC} =2.3V to 2.7V	1.7		
		V _{CC} =3V to 3.6V	2.2		
		V _{CC} =4.5V to 5.5V	0.7×V _{CC}		
低电平输入电压	V _{IL}	V _{CC} =1.65V to 1.95V		0.25×V _{CC}	V
		V _{CC} =2.3V to 2.7V		0.7	
		V _{CC} =3V to 3.6V		0.8	
		V _{CC} =4.5V to 5.5V		0.3×V _{CC}	
输入电压	V _I		0	5.5	V
输出电压	V _O		0	V _{CC}	V
高电平输出电流	I _{OH}	V _{CC} =1.65V		-4	mA
		V _{CC} =2.3V		-8	
		V _{CC} =3V		-16	
				-24	
		V _{CC} =4.5V		-32	
低电平输出电流	I _{OL}	V _{CC} =1.65V		4	mA
		V _{CC} =2.3V		8	
		V _{CC} =3V		16	
				24	
		V _{CC} =4.5V		32	
输入转换上升或下降速率	Δt / Δv	V _{CC} =1.8V ± 0.15V, 2.5V ± 0.2V		20	ns/V
		V _{CC} =3.3V ± 0.3V		10	
		V _{CC} =5V ± 0.5V		10	
自然通风条件下的工作温度范围	T _A		-55	125	°C

(1) 器件的所有未使用输入端口必须保持在 V_{CC} 或 GND 上，以确保器件正常运行。

8.2 直流特性

参数		测试条件	V _{CC}	温度	最小值 (2)	典型值 (3)	最大值 (2)	单位
V _{OH}		I _{OH} = -100μA	1.65V to 5.5V	25°C	V _{CC} -0.1			V
		I _{OH} = -4mA	1.65V		1.2			
		I _{OH} = -8mA	2.3V		1.9			
		I _{OH} = -16mA	3V		2.4			
		I _{OH} = -24mA			2.3			
		I _{OH} = -32mA	4.5V		3.8			
V _{OL}		I _{OL} = 100μA	1.65V to 5.5V	25°C			0.1	V
		I _{OL} = 4mA	1.65V				0.45	
		I _{OL} = 8mA	2.3V				0.3	
		I _{OL} = 16mA	3V				0.4	
		I _{OL} = 24mA					0.55	
		I _{OL} = 32mA	4.5V				0.55	
I _I	所有输入	V _I =5.5V or GND	0V to 5.5V	25°C		±0.1	±1	μA
				全温			±5	
I _{off}		V _I or V _O =5.5V	0	25°C		±0.1	±1	μA
				全温			±10	
I _{CC}		V _I =5.5V or GND, I _O =0	1.65V to 5.5V	25°C		0.1	1	μA
				全温			10	
ΔI _{CC}		One input at V _{CC} -0.6V, Other inputs at V _{CC} or GND	3V to 5.5V	全温			500	μA
C _i (输入电容)		nI0, nI1, f=1MHZ	3.3V	25°C		2		pF
		S, $\overline{E}$, f=1MHZ				8		

- (1) 器件的所有未使用输入端口必须保持在 V_{CC} 或 GND 上，以确保器件正常运行。
- (2) 极限值是在 25°C 条件下进行的 100% 生产测试。通过使用统计质量控制（SQC）方法的相关性来确保工作温度范围的限制。
- (3) 典型值表示在表征时确定的最可能的参数规范。实际典型值可能随时间变化，也将取决于应用和配置。

8.3 开关特性

在自然通风温度范围内（典型值测试条件为：T_A = +25°C, 全温=-55°C~125°C，除非特别注明）⁽¹⁾

参数	符号	测试条件		温度	最小值	典型值	最大值	单位
传播延迟	t _{pd}	nI0, nI1 to nY	V _{CC} =1.8V±0.15V	全温	8	16	30	ns
			V _{CC} =2.5V±0.2V		3.4	9	17	
			V _{CC} =3.3V±0.3V		2.6	7	12	
			V _{CC} =5V±0.5V		1.3	5	9.2	
		S to nY	V _{CC} =1.8V±0.15V	全温	11	21	39	ns
			V _{CC} =2.5V±0.2V		4.2	11	21	
			V _{CC} =3.3V±0.3V		2.6	7	12	
			V _{CC} =5V±0.5V		1.6	6	11	
		E̅ to nY	V _{CC} =1.8V±0.15V	全温	11	21	39	ns
			V _{CC} =2.5V±0.2V		3.4	9	17	
			V _{CC} =3.3V±0.3V		3	8	15	
			V _{CC} =5V±0.5V		1.6	6	11	
转换时间	t _t	nY	V _{CC} =1.8V±0.15V	25°C		7		ns
			V _{CC} =2.5V±0.2V			4		
			V _{CC} =3.3V±0.3V			5		
			V _{CC} =5V±0.5V			3		

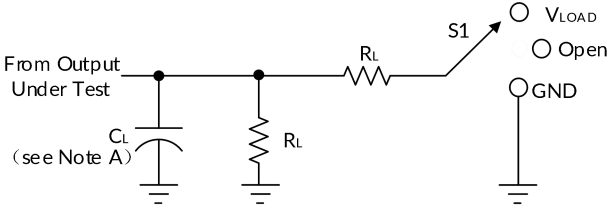
(1) 该参数由设计和/或特性确定，不在生产中进行测试。

8.4 工作特性

T_A = +25°C

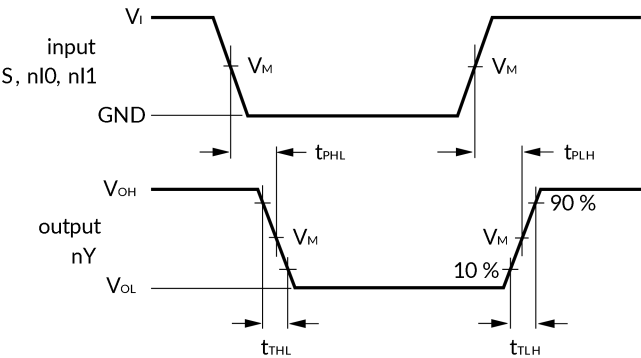
参数	测试条件	V _{CC} = 1.8V	V _{CC} = 2.5V	V _{CC} = 3.3V	V _{CC} = 5V	单位
		典型值	典型值	典型值	典型值	
C _{pd} 功耗电容	f = 10 MHz	22	25	32	40	pF

9 参数测量信息



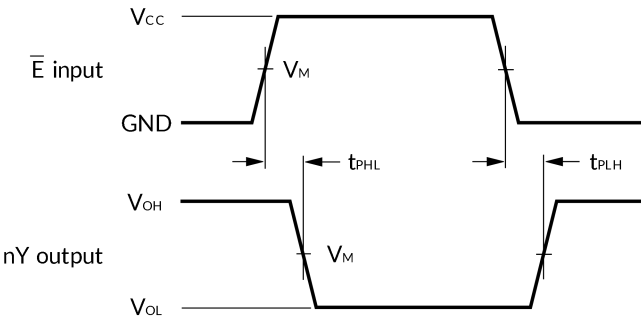
TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PLZ}/t_{PZL}	V_{LOAD}
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND

V_{CC}	INPUTS		V_M	V_{LOAD}	C_L	R_L	V_{Δ}
	V_I	t_r/t_f					
$1.8V \pm 0.15V$	V_{CC}	$\leq 2ns$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	30pF	1k Ω	0.15V
$2.5V \pm 0.2V$	V_{CC}	$\leq 2ns$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	30pF	500 Ω	0.15V
$3.3V \pm 0.3V$	3V	$\leq 2.5ns$	1.5V	6V	50pF	500 Ω	0.3V
$5V \pm 0.5V$	V_{CC}	$\leq 2.5ns$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	50pF	500 Ω	0.3V



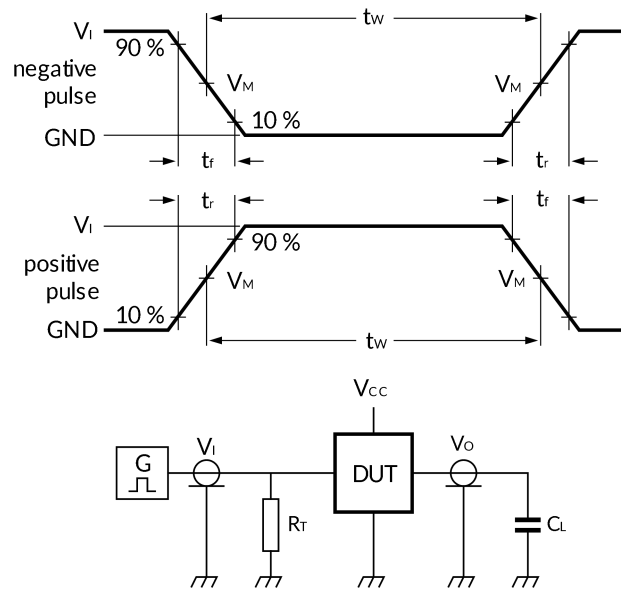
V_{OL} 和 V_{OH} 是输出负载下出现的典型电压输出电平。

图 1. 输入 (nI0, nI1, S) 到输出 (nY) 的传播延迟



V_{OL} 和 V_{OH} 是输出负载下出现的典型电压输出电平。

图 2. 输入 ($\bar{E}$) 到输出 (nY) 的传播延迟



测试电路定义：

R_T = 端接电阻值应等于脉冲发生器的输出阻抗 Z_O 。

C_L = 包括夹具和探针电容在内的负载电容。

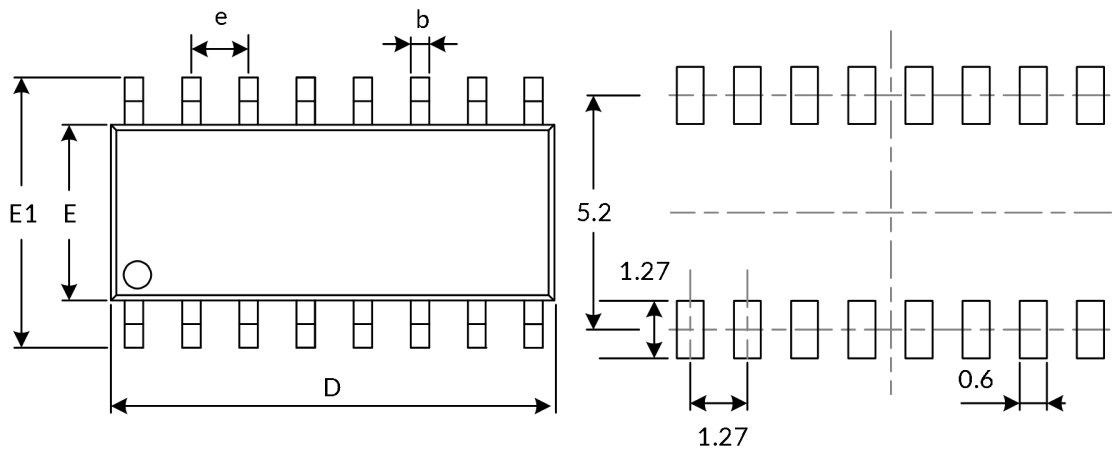
R_L = 负载电阻。

S1 = 测试选择开关。

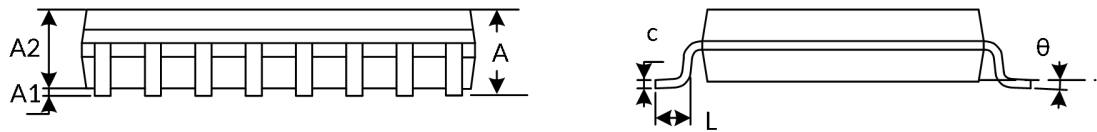
图 3. 用于测量开关时间的测试电路

10 封装规格尺寸

SOP16⁽³⁾



推荐焊盘尺寸（单位：毫米）

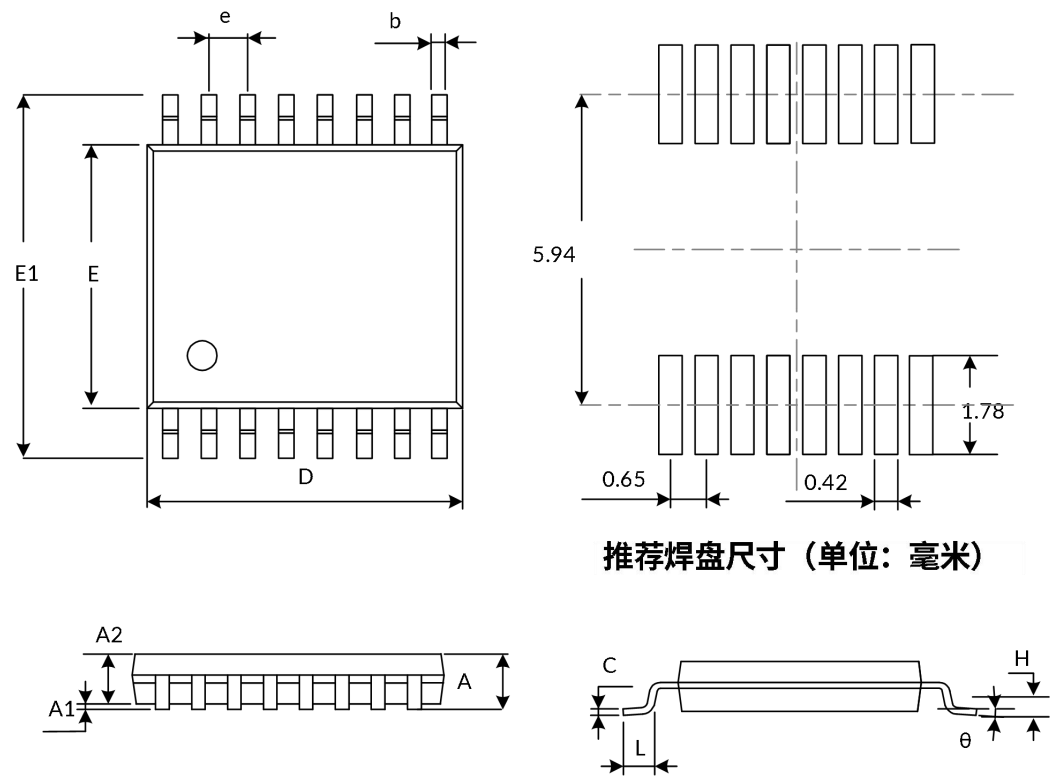


符号	尺寸（单位：毫米）		尺寸（单位：英寸）	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾		1.750		0.069
A1	0.100	0.225	0.004	0.009
A2	1.300	1.500	0.051	0.059
b	0.390	0.470	0.015	0.019
c	0.200	0.240	0.007	0.010
D ⁽¹⁾	9.800	10.00	0.386	0.394
E ⁽¹⁾	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (BSC) ⁽²⁾		0.050 (BSC) ⁽²⁾	
L	0.500	0.800	0.020	0.032
θ	0°	8°	0°	8°

注意：

- 1. 不包括每侧最大 0.15mm 的塑封料或金属突起。
- 2. BSC（基本中心间距），“基本”间距为标称间距。
- 3. 本图如有更改，恕不另行通知。

TSSOP16⁽³⁾



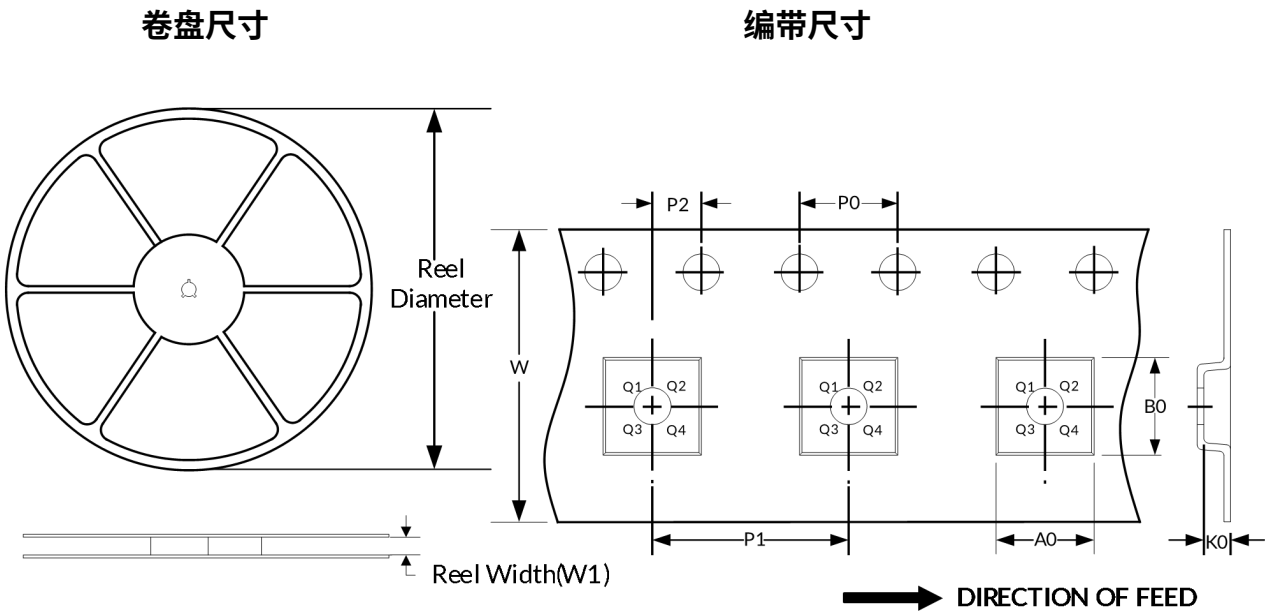
推荐焊盘尺寸 (单位: 毫米)

符号	尺寸 (单位: 毫米)		尺寸 (单位: 英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾		1.200		0.047
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	0.900	1.050	0.035	0.041
b	0.200	0.280	0.007	0.011
c	0.130	0.170	0.005	0.007
D ⁽¹⁾	4.900	5.100	0.193	0.201
E ⁽¹⁾	4.300	4.500	0.169	0.177
E1	6.200	6.600	0.244	0.260
e	0.650(BSC) ⁽²⁾		0.026(BSC) ⁽²⁾	
L	0.450	0.750	0.017	0.030
H	0.250 TYP		0.010 TYP	
θ	0°	8°	0°	8°

注意:

- 1. 不包括每侧最大 0.15mm 的塑封料或金属突起。
- 2. BSC (基本中心间距), “基本”间距为标称间距。
- 3. 本图如有更改, 恕不另行通知。

11 包装规格尺寸



注意：图片仅供参考。请以实物为标准。

关键参数表

Package Type	Reel Diameter	Reel Width(mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SOP16	13"	16.4	6.50	10.30	2.10	4.0	8.0	2.0	16.0	Q1
TSSOP16	13"	12.4	6.90	5.60	1.20	4.0	8.0	2.0	12.0	Q1

注意：

- 1. 所有尺寸均为标称尺寸。
- 2. 不包括每边最大 0.15 毫米的塑封料或金属突起。